

2024年7月19日

データセンター冷却手法を革新する「水浸」冷却技術の確立と、ZYRQとITRIによる次世代機の共同開発実施について、株式会社ZYRQと台湾工業技術研究院（ITRI）が調印式と共同記者発表を行いました。

日時：2024年7月19日 9:00～12:00

場所：ホテルニューオータニ（鳳凰の間）

にて、報道各社、関係企業、招待企業の皆さまをお招きし、ZYRQとITRI両社代表者による冷却技術に関する共同技術開発契約の調印式を執り行いました。その後、革新的なデータセンター冷却手法である水浸冷却技術について、発明者であるZYRQ研究員の齊藤元章による発表と技術解説が行われました。

ZYRQとITRI両社代表者による冷却技術に関する共同技術開発契約の調印式



ZYRQ 代表取締役 長井大とITRI 機械メカトロニクスシステム研究所 副經理 何亞奇様による調印式の様子



関係者による記念撮影

ZYRQ、ITRI 代表者挨拶



(ZYRQ 代表取締役社長 長井 大)



(ITRI 副院長 胡 竹生 様)

発明者による水浸冷却技術の発表と技術解説



(ZYRQ 研究員 齊藤元章)



ZYRQ と ITRI の記者会見、質疑応答の様子



水浸冷却システムの検証機（実機）の展示

